

高透明 基板

产品特色：高透光，高耐温，低黄变，优良加工性

产品用途：软性印刷电路板透明显示器，耐高温无色保护胶片..等



产品名称	双面板	批号	2021-04-19
总厚度 (Total thickness)	μm	75	
Copper Foil	μm	12	1/3oz. ED 铜箔
Adhesive	μm	13	耐高温型压克力感压胶
CPI Film	μm	25	透明聚亚酰胺膜
Adhesive	μm	13	耐高温型压克力感压胶
Copper Foil	μm	12	1/3oz. ED 铜箔

检验项目 (Specification)	UNIT	DS-FCCL	Remark
Adhesion	Kgf/inch	1.5	贴合铜箔雾面
Transmittance	%	90	铜箔蚀刻后量测
B Value	-	2.5	铜箔蚀刻后量测
B value (270°C x 30sec)	-	4.8	铜箔蚀刻后量测